

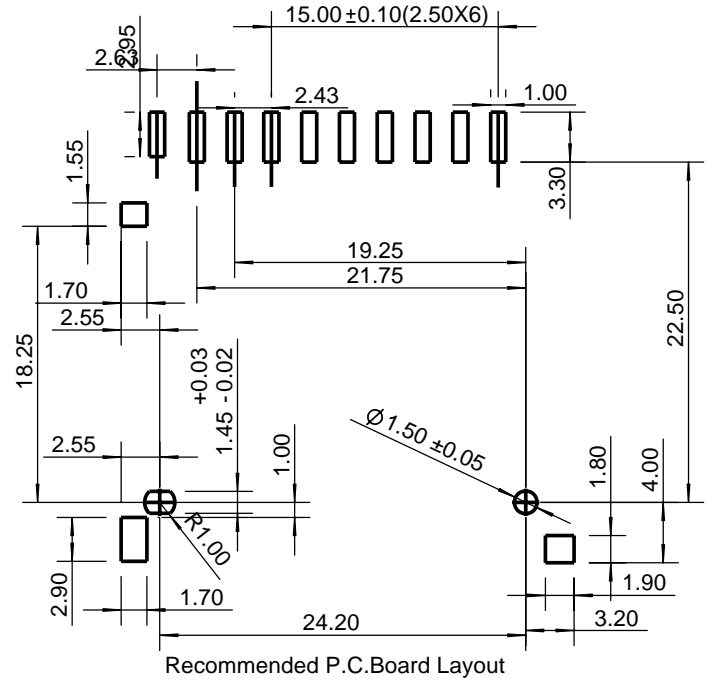
更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION
A	ECR000463
B	ECR000706
C	ECN000873

NOTES :

- Material :
 Insulator : High Temperature Thermoplastic
 UL94V-0, Black
 Contact : Phosphor Bronze
 Cover : Stainless Steel
- Plating :
 Contact Area : 10u" Gold over 50u" Nickel
 Solder Tail : 100u" Tin over Nickel
- PART NO. SDCN-B0-0X03

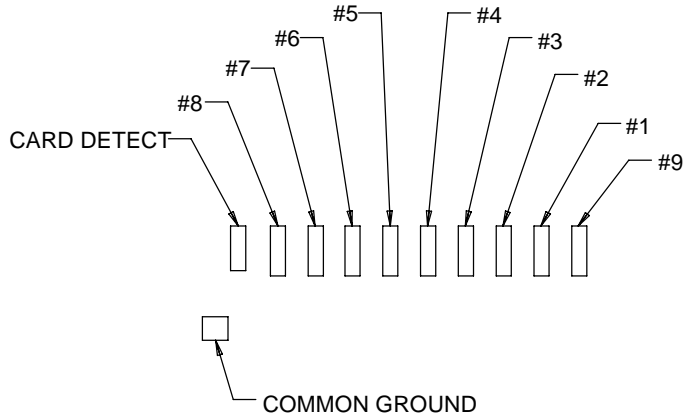
Stand off :

- DIM A = 0.00mm
- DIM A = 2.00mm
- DIM A = 1.80mm



GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X.± 0.50	X.°± 5°	名 稱(TITLE) SD Connector Push Push A Type	
.X± 0.30	.X°± 2°		
.XX± 0.20	.XX°± 1°		
	.XXX°± 0.5°		
單 位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) SDCN-B0-0X03	圖 號(DWG NO.) SDCN-B0-0X03-C	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 2:1
			張 數 SHEET 1 / 2
			角 法 PROJ. 更改 REV C

更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION
A	ECR00463
B	ECR00706
C	ECN00873

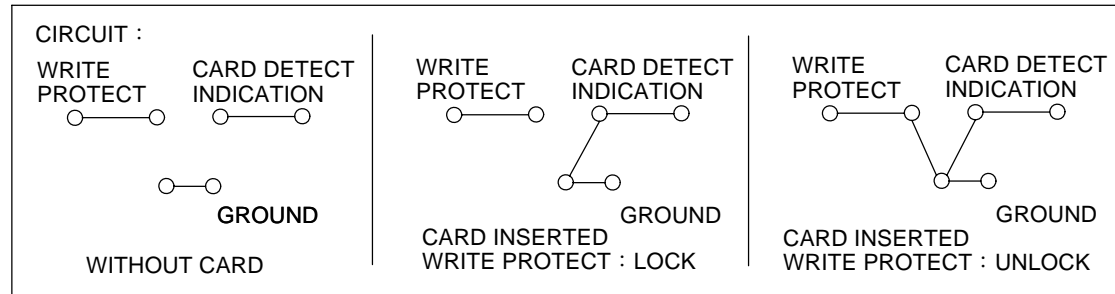
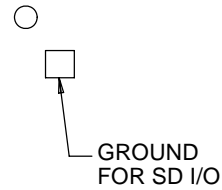


Pin Assignment :

PIN NO.	NAME
# 1	DAT3
# 2	CMD
# 3	GND
# 4	VCC
# 5	CLK
# 6	GND
# 7	DAT0
# 8	DAT1
# 9	DAT2



Recommended P.C.Board Layout



GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X±0.50	X.°±5°		
.X±0.30	.X°±2°		
.XX±0.20	.XX°±1°		
		.XXX°±0.5°	
名 稱(TITLE)		SD Connector Push Push A Type	
單 位(UNIT)	料 號(PART NO.)	圖 號(DWG NO.)	
mm	SDCN-B0-0X03	SDCN-B0-0X03-C	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE
			2:1
			張 數 SHEET
			2 / 2
			角 法 PROJ
			更 改 REV
			C